

**Программа конференции  
«Технологии проектирования и  
производства сложных электронных  
систем с высокой плотностью  
компоновки»**

29 октября 2019, Москва

<b>09.00 - 09.30</b>	<b>Регистрация, приветственный кофе</b>
09.30 - 09.45	<b>Вступительное слово</b> <i>Дмитрий Собянин, Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Siemens Digital Industries Software</i>
09.45 - 10.15	<b>Управление разработкой и производством сложных электронных систем</b> <i>Илья Чайковский, Консультант по PLM-решениям Siemens Digital Industries Software</i>
10.15 - 11.40	<b>Управление производством сложной электроники. Практический опыт перехода на современную MES-систему</b> <i>Chris Bowen, Консультант по MOM-решениям Siemens Digital Industries Software</i>
<b>11.40 - 12.00</b>	<b>Кофе-брейк</b>
12.00 - 12.25	<b>Технологии разработки систем в корпусе (SiP) и печатных плат с высокой плотностью монтажа</b> <i>Кирилл Никеев, Консультант по решениям Mentor Graphics</i>
12.25 - 12.50	<b>Технологии опережающей верификации функциональных характеристик и технологичности сложной электроники</b> <i>Кирилл Никеев, Консультант по решениям Mentor Graphics</i>
12:50 - 13:20	<b>Анализ технологичности и подготовка производства входящих заказов</b> <i>Chris Bowen, Консультант по MOM-решениям Siemens Digital Industries Software</i>
13.20 - 14.00	<b>Оперативное планирование производства электроники</b> <i>Игорь Зарх, Консультант по MOM-решениям Siemens Digital Industries Software</i>
<b>14.00 - 15.00</b>	<b>Подведение итогов мероприятия: фуршет, деловое общение</b>